

SM5201

封装	电池电压	充电电流	输入电压	OVP	电量指示	VCC防反接	BAT防反接	NTC	EN使能
SOT23-5	4.2V	0.5A	4-9V		1LED				

版本：V3.0

日期：2022.10.23

声明：深圳市思泽远科技有限公司保留更改本文件的权利，恕不另行通知。思泽远科技提供的信息被认为是准确可靠的，但是，思泽远科技不对本文件中可能出现的任何错误提供担保。请联系思泽远科技以获取规格书最新版本下订单。思泽远科技不承担因其使用而侵犯第三方专利或其他权利的任何责任，此外思泽远科技产品未被授权用于重要医疗设备/系统或航空设备/系统等关键部件，其中未经思泽远科技明确书面批准，产品可能会对用户造成重大影响，我司不承担任何责任。

联系地址：深圳市宝安区西乡镇宝民二路好运来商务大厦A座7楼7001-7007室
联系电话：0755-29112251/29556853 网址：www.SM0755.cn

目 录

一、概述	1
二、产品特点	1
三、应用范围	2
四、典型应用电路	2
五、引脚排序图	2
六、最大额定值	3
七、工作范围	3
八、电路内部构图	4
九、电气特性	5
十、典型应用线路图	6
十一、功能描述	6
十二、SOT23-5封装信息	10

一、概述

SM5201是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其SOT封装与较少的外部元件数目使得SM5201成为便携式应用的理想选择。SM5201可以适合 USB 电源和适配器电源工作。

由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电电压之后降至设定值1/10或者20mA时,SM5201将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,SM5201 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。也可将SM5201置于停机模式,以而将供电电流降至45uA。SM5201的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。

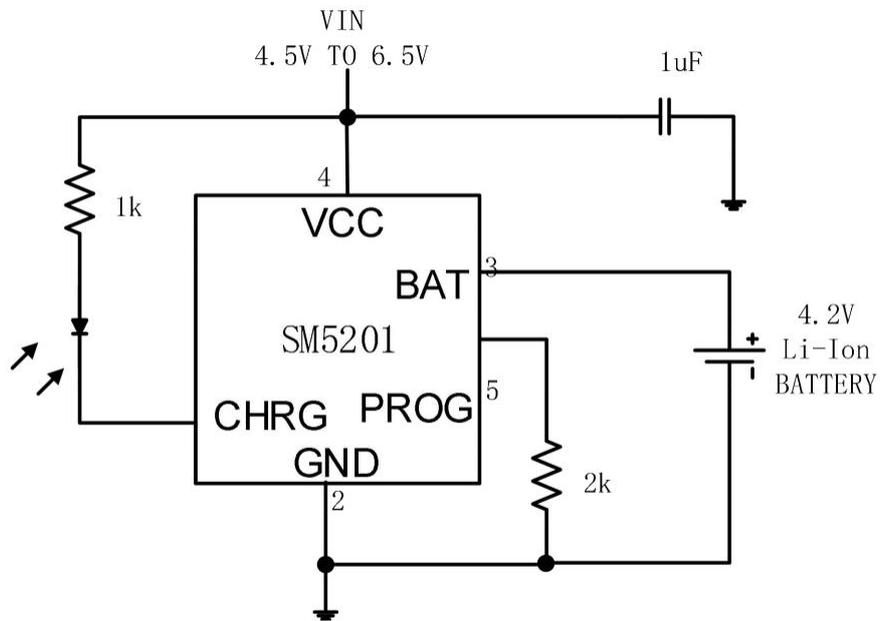
二、产品特点

- 高达 500mA 的可编程充电电流
- 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
- 用于单节锂离子电池、采用 SOT23-5 封装的完整线性充电器
- 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
- 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
- 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
- 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
- 自动再充电
- 充电状态输出引脚
- 1 个充电状态开漏输出引脚
- 2.9V 涓流充电器件版本
- 软启动限制了浪涌电流
- C/10 充电终止;
- 采用 5 引脚 SOT-23 封装
- 待机状态下的供电电流为 45uA

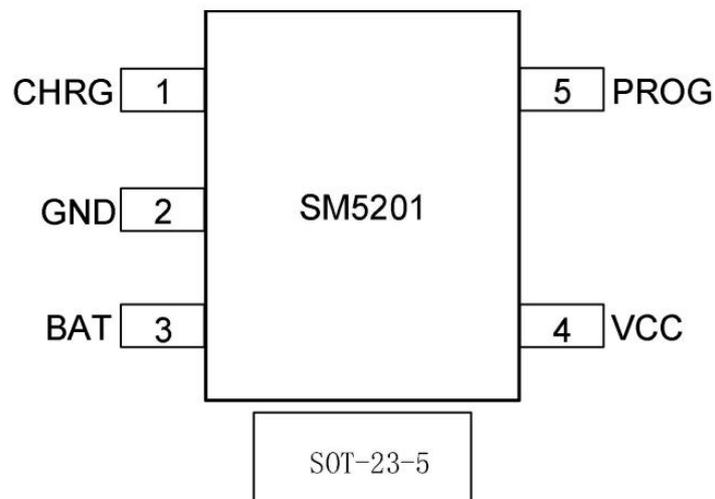
三、应用范围

- 蜂窝电话、PDA、MP3
- 播放器充电座 蓝牙应用

四、典型应用电路



五、引脚排序图



引脚名	引脚编号	说明
CHRG	1	漏极开路输出的充电状态指示端
GND	2	地
BAT	3	充电电流输出
VCC	4	正输入电源电压
PROG	5	充电电流设定、充电电流监控和停机引脚

六、最大额定值

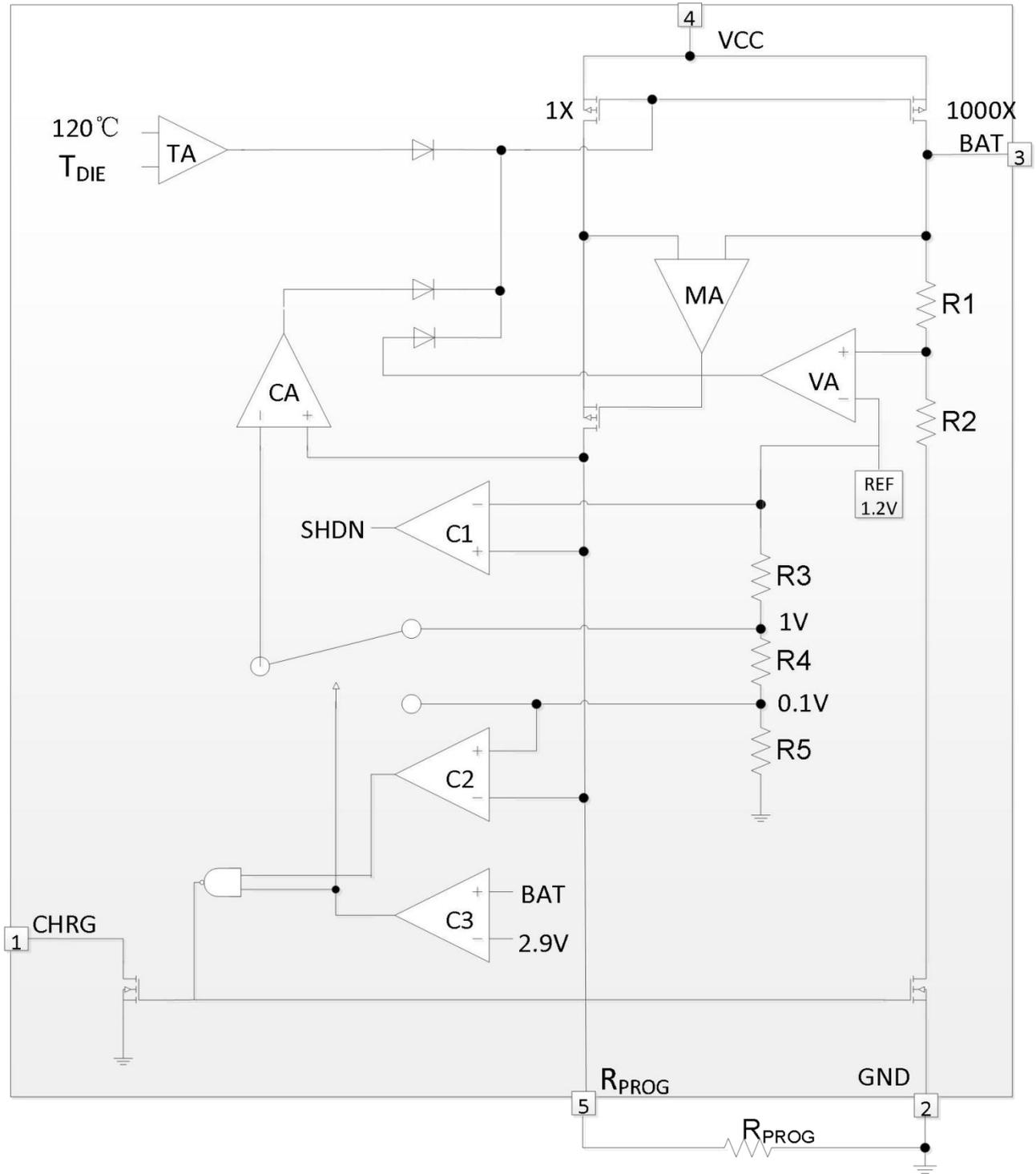
- VCC -0.3V~10V
- PROG -0.3V~VCC+0.3 V
- BAT -0.3V ~ 7 V
- CHRG -0.3V~ 10 V
- 最大结温 145 °C
- 工作环境温度范围 -40°C~85°C
- 存储温度范围 -65°C~125°C
- 引脚温度（焊接时间10秒） 260°C

七、工作范围

- BAT短路持续时间 连续
- BAT引脚电流 500mA
- PROG引脚电流 800uA

IC 的工作范围超出最大额定值时，器件可能会有所损坏；IC 实际工作在最大额定值下或者其它任何的超过推荐操作条件下都是不建议的；IC 持续工作在最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。最大额定值只是耐压的额定值。

八、电路内部构图

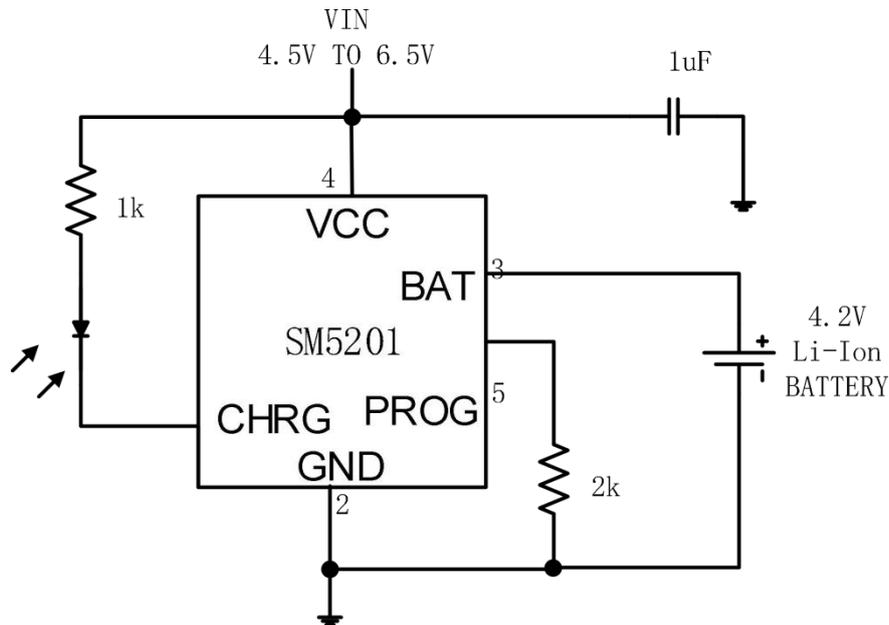


九、电气特性

(无特别说明, $V_{IN}=5V$, $T_A=25^{\circ}C$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围	V_{CC}		4.0	5	9.0	V
输入电源电流	I_{CC}	充电模式, $R_{PROG}=10K$		150	500	μA
		待机模式(充电终止)		40	100	μA
		停机模式(R_{PROG} 未连接, $V_{CC} < V_{BAT}$, or $V_{CC} < V_{UV}$)		40	100	μA
稳定输出(浮充)电压	V_{FLOAL}	$0^{\circ}C \leq T_A \leq 85^{\circ}C$, $I_{BAT} = 40mA$	4.158	4.200	4.242	V
BAT 引脚电流	I_{BAT}	$R_{PROG} = 10k$, 电流模式	90	100	110	mA
		$R_{PROG} = 2.5k$, 电流模式	250	400	450	mA
		待机模式, $V_{BAT} = 4.2V$	0	-2.5	-6	μA
		停机模式, (R_{PROG} 未连接)		± 1	± 2	μA
		睡眠模式, $V_{CC} = 0V$		-1	-2	μA
涓流充电电流	I_{TRIKL}	$V_{BAT} < V_{TRIKL}$, $R_{PROG} = 10k$	8	10	12	mA
涓流充电门限电压	V_{TRIKL}	$R_{PROG} = 10k$, V_{BAT} 上升	2.8	2.9	3.0	V
涓流充电迟滞电压	V_{TRHYS}	$R_{PROG} = 10k$	60	80	100	mV
VCC 欠压闭锁门限	V_{UV}	从 V_{CC} 低到高	3.4	3.6	3.8	V
VCC 欠压闭锁迟滞	V_{UVHYS}		150	200	300	mV
手动停机门限电压	V_{MSD}	PROG 引脚电平上升	1.15	1.2	1.25	V
VCC-VBAT 闭锁门限电压	V_{ASD}	V_{CC} 从低到高	60	100	140	mV
		V_{CC} 从高到低	5	30	50	mV
C/10 终止电流门限	I_{TERM}	$R_{PROG} = 10k$	8	10	12	mA
		$R_{PROG} = 1.66k$	30	40	50	mA
PROG 引脚电压	V_{PROG}	$R_{PROG} = 10k$, 电流模式	0.9	1.0	1.1	V
CHRG 引脚输出低电压	V_{CHRG}	$I_{CHRG} = 5mA$	0.1	0.3	0.5	V
再充电电池门限电压	ΔV_{RECHRG}	$V_{FLOAL} - V_{RECHRG}$	100	150	200	mV
限定温度模式中的结温	T_{LIM}			120		$^{\circ}C$
功率FET 导通电阻 (V_{CC} 与BAT 之间)	R_{ON}			650		$m\Omega$
软启动时间	t_{SS}	$I_{BAT} = 0$ 至 $I_{BAT} = 1000V/R_{PROG}$		20		μs
再充电比较器滤波时间	$t_{RECHARGE}$	V_{BAT} 高至低	0.8	1.8	4	ms
终止比较器滤波时间	t_{TERM}	I_{BAT} 降至 $I_{CHG}/10$ 以下	0.8	1.8	4	ms
PROG 引脚上拉电流	I_{PROG}			2.0		μA

十、典型应用线路图



十一、功能描述

SM5201 是一款采用恒定电流/恒定电压算法的单节锂离子电池充电器。它能够提供 500mA 的充电电流（借助一个热设计良好的 PCB 布局）和一个内部 P 沟道功率 MOSFET 和热调节电路。无需隔离二极管或外部电流检测电阻器；因此，基本充电器电路仅需要两个外部元件。不仅如此，SM5201 还能够从一个 USB 电源获得工作电源。

正常充电循环

当 Vcc 引脚电压升至 UVLO 门限电平以上且在 PROG 引脚与地之间连接了一个精度为 1% 的设定电阻器或当一个电池与充电器输出端相连时，一个充电循环开始。如果 BAT 引脚电平低于 2.9V，则充电器进入涓流充电模式。在该模式中，SM5201 提供约 1/10 的设定充电电流，以便将电流电压提升至一个安全的电平，从而实现满电流充电。当 BAT 引脚电压升至 2.9V 以上时，充电器进入恒定电流模式，此时向电池提供恒定的充电电流。当 BAT 引脚电压达到最终浮充电压（4.2V）时，SM5201 进入恒定电压模式，且充电电流开始减小。当充电电流降至设定值的 1/10 或者 20mA 时，充电循环结束。

充电电流是采用一个连接在 PROG 引脚与地之间的电阻器来设定的。设定电阻器和充电电流采用下列公式来计算：

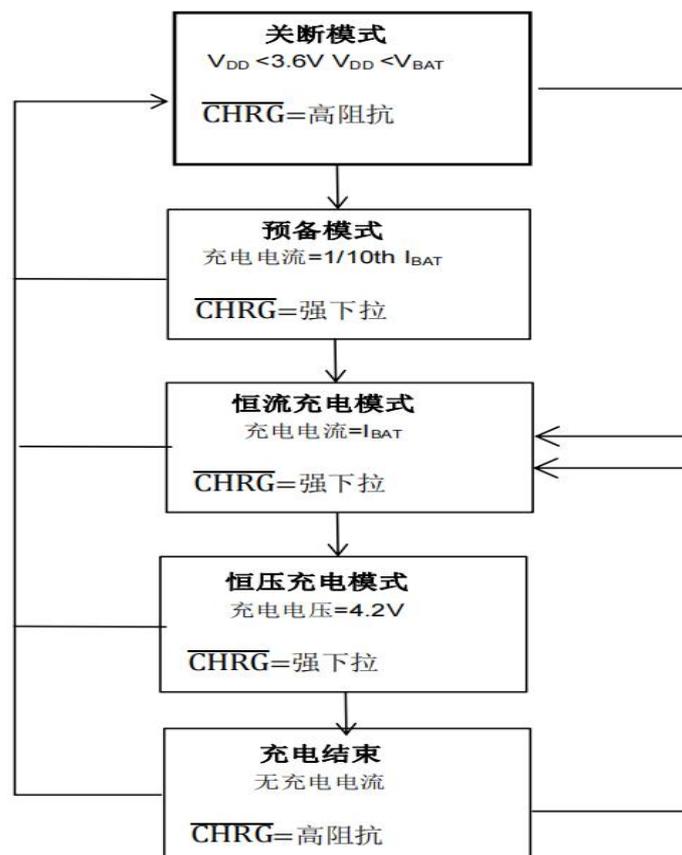
根据需要的充电电流来确定电阻器阻值， $R_{PROG} = \frac{1000}{I_{BAT}}$ 在大电流应用中，芯片热量相对较大，温度保护会减小充电电流，不同环境测试电流与公式计算理论值也变的不完全一致。客户应用中，

可根据需求选取合适大小的 RPROG。

充电终止

当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的 1/10 或者 20mA 时，充电循环被终止。该条件是通过采用一个内部滤波比较器对 PROG 引脚进行监控来检测的。当 PROG 引脚电压降至 100mV 以下或者 IBAT 小于 20mA 的时间超过 TTERM (一般为1.8ms)时，充电被终止。充电电流被关断，SM5201进入待机模式，此时输入电源电流降至 40 μ A。(注：C/10 或 20mA 终止在涓流充电和热限制模式中失效)。充电时，BAT 引脚上的瞬变负载会使 PROG 引脚电压在 DC 充电电流降至设定值的 1/10 之间短暂地降至 100mV 以下。终止比较器上的 1.8ms 滤波时 (TTERM) 确保这种性质的瞬变负载不会导致充电循环过早终止。一旦平均充电电流降至设定值的 1/10 以下，SM5201 即终止充电循环并停止通过BAT 引脚提供任何电流。在这种状态下，BAT 引脚上的所有负载都必须由电池来供电。

在待机模式中，SM5201 对 BAT 引脚电压进行连续监控。如果该引脚电压降到 4.05V 的再充电电门 (VRECHRG) 以下，则另一个充电循环开始并再次向电池供应电流。当在待机模式中进行充电循环的手动再启动时，必须取消然后再施加输入电压，或者必须关断充电器并使用 PROG 引脚进行再启动。图示出了一个典型充电循环的状态图。



充电状态指示

如需要当不用状态指示功能时，将不用的状态指示输出接到地。充电状态输出具有两种不同的状态：下拉（约10mA）、和高阻抗。下拉状态表示 SM5201处于一个充电循环中。一旦充电循环被终止，则引脚状态由欠压闭锁条件来决定。高阻抗状态表示SM5201 处于欠压闭锁模式：要么 V_{CC} 高出 BAT引脚电压的幅度不足 100mV，要么施加在 V_{CC} 引脚上的电压不足。

热限制

如果芯片温度试图升至约 135°C的预设值以上，则一个内部热反馈环路将减小设定的充电电流。该功能可防止SM5201过热，并允许用户提高给定电路板功率处理能力的上限而没有损坏SM5201的风险。在保证充电器将在最坏情况条件下自动减小电流的前提下，可根据典型（而不是最坏情况）环境温度来设定充电电流。

欠压闭锁

一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监控，并在 V_{CC} 升至欠压闭锁门限以上之前使充电器保持在停机模式。UVLO 电路将使充电器保持在停机模式。如果UVLO比较器发生跳变，则在 V_{CC} 升至比电池电压高 100mV 之前充电器将不会退出停机模式。

手动停机

一在充电循环中的任何时刻都能通过去 RPROG（从而使 PROG 引脚浮置）来把SM5201置于停机模式。这使得电池漏电流降至 $2\mu A$ 以下，且电源电流降至 $50\mu A$ 以下。重新连接设定电阻器可启动一个新的充电循环。

自动再充电

一旦充电循环被终止，SM5201 立即采用一个具有 1.8ms 滤波时间（TRECHARGE）的比较器来对 BAT引脚上的电压进行连续监控。当电池电压降至 4.05V（大致对应于电池容量的80%至 90%）以下时，充电循环重新开始。这确保了电池被维持在（或接近）一个满充电状态，并免除了进行周期性充电循环启动的需要。在再充电循环过程中，CHRG引脚输出重新进入一个强下拉状态。

稳定性考虑

只要电池与充电器的输出端相连，恒定电压模式反馈环路就能够在未采用一个外部电容器的情况下保持稳定。在没有接电池时，为了减小纹波电压，建议采用一个输出电容器。当采用大数值的低 ESR 陶瓷电容器时，建议增加一个与电容器串联的 1Ω 电阻器。如果使用的是钽电容，则不需要串联电阻器。

在恒定电流模式中，位于反馈环路中的是 PROG引脚，而不是电池。恒定电流模式的稳定性受PROG引脚阻抗的影响。当 PROG 引脚上没有附加电容会减小设定电阻器的最大容许阻值。PROG 引

脚上的极点频率应保持在 C_{PROG} ，则可采用下式来计算 R_{PROG} 的最大电阻值：
$$R_{PROG} \leq \frac{1}{2\pi \cdot 10^5 \cdot C_{PROG}}$$

对用户来说，他们更感兴趣的可能是充电电流，而不是瞬态电流。例如，如果一个运行在低电流模式的开关电源与电池并联，则从 BAT 引脚流出的平均电流通常比瞬态电流脉冲更加重要。在这种场合，可在 PROG 引脚上采用一个简单的 RC 滤波器来测量平均的电池电流（如图所示）。在 PROG 引脚和滤波电容器之间增设了一个 10k 电阻器以确保稳定性。

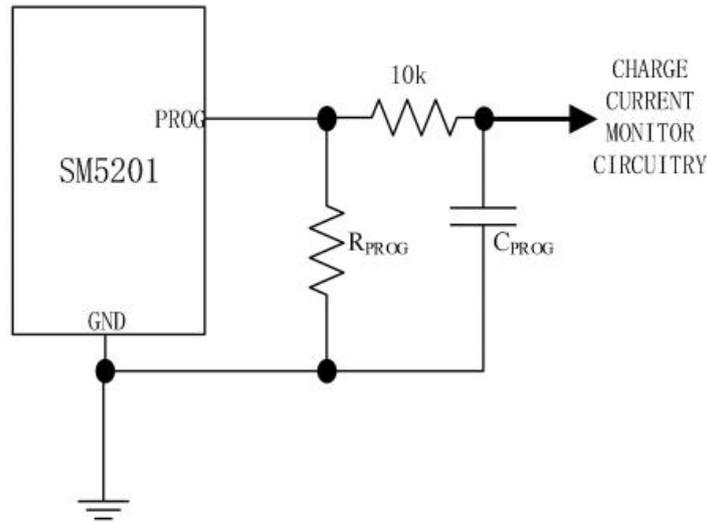
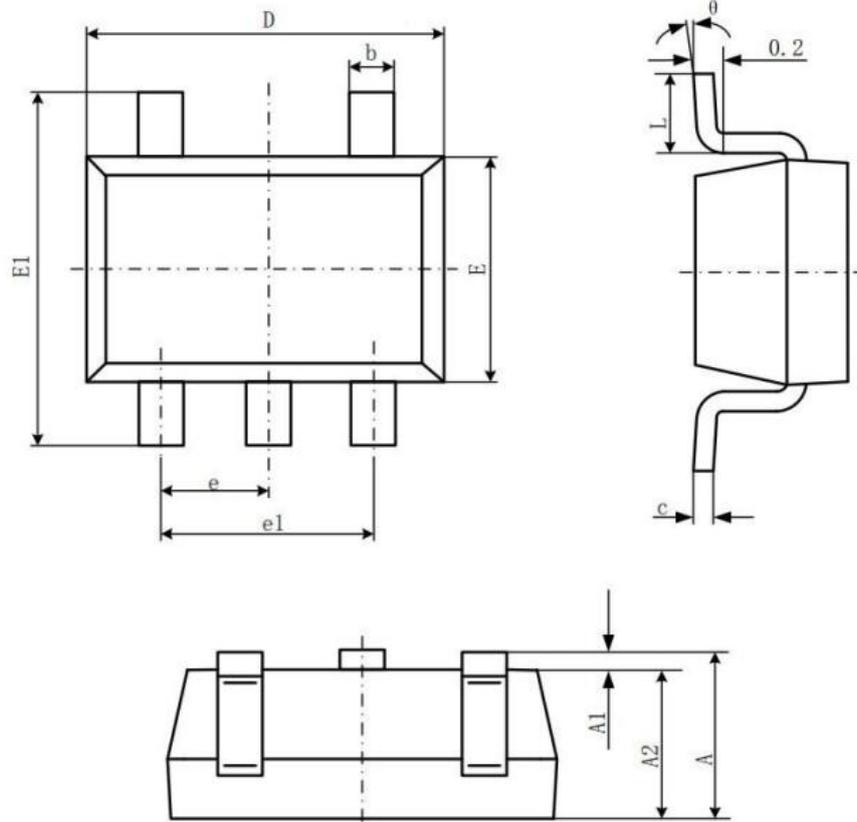


图. 隔离 PROG 引脚上的容性负载和滤波电路

功耗考虑

SM5201 因热反馈的缘故而减小充电电流的条件可通过 IC 中的功率损耗来估算。这种功率损耗几乎全部都是由内部 MOSFET 产生的——这可由下式近似求出： $PD = (VCC - VBAT) \cdot IBAT$ 式中的 PD 为耗散的功率，VCC 为输入电源电压，VBAT 为电池电压，IBAT 为充电电流。当热反馈开始对 IC 提供保护时，环境温度近似为： $TA = 135^\circ C - PD \cdot \theta_{JA}$ 其中：TA 是环境温度， θ_{JA} 为封装热阻。

十二、SOT23-5封装信息



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950 (BSC)		0.037 (BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°